WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

B23K 26/14

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 88/04592

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

30. Juni 1988 (30.06.88)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP87/00790

(22) Internationales Anmeldedatum:

16. Dezember 1987 (16.12.87)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 36 43 284.9

(32) Prioritätsdatum:

18. Dezember 1986 (18.12.86)

(33) Prioritätsland:

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): AESCULAP-WERKE AG [DE/DE]; Möhringer Straße 125, D-7200 Tuttlingen (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): WROBEL, Walter-Gerhard [DE/DE]; Stuttgarter Straße 47, D-7200 Tuttlingen (DE).
- (74) Anwalt: BÖHME, Ulrich; Höger, Stellrecht & Partner, Uhlandstraße 14c, D-7000 Stuttgart 1 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Anderungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS AND DEVICE FOR CUTTING MATERIALS WITH A LASER BEAM

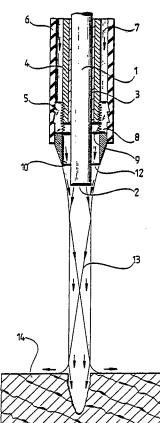
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN EINES MATERIALS MITTELS EI-**NES LASERSTRAHLES**

(57) Abstract

In order to avoid accidental injuries of the operator or damage to the material being cut by means of a laser beam, a process is disclosed by which a compact jet of a liquid transparent to laser radiation is generated immediately before the outlet of the laser radiation from a light guide and directed towards the material to be cut. A device for implementing this process is also disclosed.

(57) Zusammenfassung

Um bei einem Verfahren zum Schneiden eines Materials mittels eines Laserstrahles eine unbeabsichtigte Verletzung der Bedienungsperson oder des zu schneidenden Materials zu vermeiden, wird vorgeschlagen, daß man vor der Austrittsstelle der Laserstrahlung aus einem Lichtleiter einen unmittelbar an diesen anschließenden, kompakten Strahl einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit erzeugt und diesen Strahl auf das zu schneidende Material richtet. Ferner wird eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens vorgeschlagen.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

	and the second s				-
AT	Österreich	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
ΑU	Australien	GA	Gabun	MW	Malawi
BB	Barbados	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BE	Belgien	HU	Ungarn	:NO	Norwegen
BG	Bulgarien	IT	Italien	RO	Rumänien
BJ	Benin	JP	Japan	SD	Sudan
BR	Brasilien	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SN	Senegal
CG	Kongo	LI	Liechtenstein	SU	Soviet Union
CH	Schweiz	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CM	Kamerun	LU	Luxemburg	TG	Togo
DE	Deutschland, Bundesrepublik	- MC	Monaco	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		- -
FT	Finnland	ML	Mali		

Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zum Schneiden eines Materials mittels eines Laserstrahles

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Schneiden eines Materials mittels eines Laserstrahles sowie eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens mit einem Lichtleiter für Laserstrahlung, der unter Ausbildung einer Austrittstelle endet.

Laserstrahlung wird in vielfältiger Weise zum Schneiden eines Materiales verwendet, beispielsweise bei der Kunststoffbearbeitung oder in biologischen und chirurgischen Verfahren zum Trennen von Gewebe, wobei bei chirurgischen Verfahren neben der Trennung gleichzeitig auch eine Koagulation im Schnittstellenbereich erreicht wird.

Bei all diesen Verfahren besteht die Gefahr einer Verlet-

zung an dem aus dem Laserkopf austretenden Laserstrahl, außerdem können sich Beschädigungen des zu schneidenden Materials im Schnittbereich ergeben.

Aus der japanischen Offenlegungsschrift 61 185 260 ist ein Laser bekannt, bei dem die Strahlung nicht unmittelbar aus einer Glasfaser abgegeben wird, sondern aus einer konisch zulaufenden Spitze, in die die Strahlung aus einem Lichtleiter eingekoppelt wird. Die konische Spitze wird von Wasser umspült, um daran haftende Gewebeteilchen zu entfernen. Da aus einer konischen Spitze die Lichtstrahlung unter einem sehr großen Winkel austritt, wird der größte Teil der Strahlung am spitzen Ende der bekannten Anordnung durch die oberflächliche Wasserschicht hindurch abgestrahlt, so daß in der Umgebung der Spitze eine erhebliche Verletzungsgefahr durch Strahlung entsteht, die unter einem Winkel austritt.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgemäßes Verfahren derart zu verbessern, daß unbeabsichtigte Verletzungen an der Laserstrahlung sowie eine ungewollte Beschädigung des Materials im Schnittstellenbereich vermieden wird.

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß man vor der Austrittsstelle der Laserstrahlung aus einem Lichtleiter einen unmittelbar an diesen anschließenden, kompakten Strahl einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit erzeugt und diesen Strahl auf das zu schneidende Material richtet. Es hat sich herausgestellt, daß die Laserstrahlung in dem sich unmittelbar an das Austrittsende des Lichtleiters anschließenden Flüssigkeitsstrahl eintritt und in diesem nach Art eines Lichtleiters weitgehend verlustfrei geführt wird. Durch den Unterschied der Brechungsindices der Flüssigkeit gegenüber der umgebenden Luft tritt auch hier Totalreflexion an der Grenzfläche auf, so daß der Flüssigkeitsstrahl die Laserstrahlung bis in den Auftreffbereich des Flüssigkeitsstrahles auf dem zu bearbeitenden Material

führt. Dort kann die Laserstrahlung in vollem Umfange wirksam werden. Die Flüssigkeit umspült dabei die Bearbeitungsstelle und kühlt diese. Neben dieser Kühl- und Spülwirkung ist von besonderem Vorteil, daß die Flüssigkeit bei der Materialbearbeitung entstehende Dämpfe und Gerüche binden kann.

Die Laserstrahlung wird bei diesem Verfahren entweder von dem Flüssigkeitsstrahl geführt, teilweise absorbiert und, falls sich dieser in Tropfen auflöst, von den Tropfen stark gestreut oder im Gewebe absorbiert. In keinem Fall kein ein freier, gebündelter Laserstrahl unbeabsichtigt austreten und Verletzungen hervorrufen.

Es ist besonders vorteilhaft, wenn man einen Lichtleiter, aus dessen Stirnfläche die Laserstrahlung austritt, im Berreich der Austrittsstelle allseitig von einem im Querschnitt ringförmigen, an der Außenwand des Lichtleiters anliegenden Flüssigkeitsstrahl umströmt. Ein solcher Flüssigkeitsstrahl kühlt einerseits den Lichtleiter im Austrittsbereich, andererseits schließt er sich unter Ausbildung eines kompakten Strahles unmittelbar an die Austrittsstelle des Lichtleiters an, so daß die Laserstrahlung in diesem kompakten Flüssigkeitsstrahl weitergeführt werden kann.

Es ist vorteilhaft, wenn man die Flüssigkeitsmenge so wählt, daß der Querschnitt des Flüssigkeitsstrahls stromabwärts des Wellenleiters etwa dem Querschnitt des Wellenleiters entspricht.

Besonders einfach gestaltet sich dieses Verfahren, wenn man als Flüssigkeit Wasser verwendet. Die Extinktionslängen in Wasser betragen bei einer Wellenlänge von 1.06 μm 90 mm und sind im sichtbaren Bereich noch weit größer.

Ĝ

Durch geeignete Strömungsführung läßt sich ein laminarer, kompakter Flüssigkeitsstrahl erzeugen, der sich bis zu einer Länge von etwa 30 mm nicht in Tropfen auflöst. Man erhält somit einen Flüssigkeitslichtleiter mit einer Länge von etwa 3 cm, so daß der Laserkopf in einem Abstand bis zu 3 cm über dem zu bearbeitenden Werkstoff geführt werden kann.

Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens anzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung der eingangs beschriebenen Art gelöst, die gekennzeichnet ist durch eine einen unmittelbar an die Austrittsstelle anschließenden, kompakten Flüssigkeitsstrahl erzeugende Einrichtung.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, daß der Wellenleiter im Bereich der Austrittsstelle von einem ringförmigen Austrittsspalt für die Flüssigkeit umgeben ist.

Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung. Die Zeichnung zeigt eine Schnittdarstellung eines Laserkopfes mit einem sich daran anschlie-Benden Flüsssigkeitsstrahl.

Der in der Zeichnung dargestellte Laserkopf umfaßt einen zylindrischen Lichtleiterkern 1, der beispielsweise aus Quarzglas besteht. Er endet an einer senkrecht zur Längsrichtung ange-

6

ordneten Stirnfläche 2.

Der Lichtleiterkern 1 wird zunächst umgeben von einer Beschichtung 3 (Cladding), die sich ebenso wie ein die Beschichtung 3 umgebender Mantel 4 längs des gesamten Lichtleiterkerns 1 erstreckt, wobei jedoch Mantel 4 und Beschichtung 3 im Bereich vor der Stirnfläche 2 entfernt sind.

Auf das Ende des Mantels 4 ist eine Ringdüse 5 aufgeschraubt, auf die das freie Ende eines Schlauches 6 aufgeschoben ist, der den von Beschichtung 3 und Mantel 4 umgebenen Lichtleiterkern 1 im Abstand umgibt und zwischen dem Mantel 4 und sich selbst einen Ringkanal 7 ausbildet. Die Ringdüse 5 weist an ihrem dem Ringkanal 7 zugewandten Ende mehrere Längsschlitze 8 auf, die sich etwa über die Hälfte der Ringdüsenlänge erstrecken. Über diese Längsschlitze 8 steht der Ringkanal 7 mit dem Innenraum 9 der Ringdüse 5 in Verbindung. Die Wand 10 der Ringdüse 5 umgibt den Lichtleiterkern 1 im Abstand und bildet mit diesem einen Ringspalt 12 aus. Im Bereich dieses Ringspaltes 12 sind Beschichtung 3 und Mantel 4 vom Lichtleiterkern 1 entfernt, so daß der Ringspalt 12 unmittelbar an den Lichtleiterkern 1 angrenzt. Der Lichtleiterkern 1 steht dabei lediglich wenige Millimeter über das stromabwärtige Ende der Ringdüse hervor.

Im Betrieb wird durch den Ringkanal 7 eine Spülflüssigkeit in Richtung der in der Zeichnung angegebenen Pfeile hindurchgeleitet, beispielsweise Wasser. Diese Spülflüssigkeit umgibt den Lichtleiterkern 1 im Bereich des Ringspaltes 12 allseitig und strömt an dem Lichtleiterkern 1 entlang. Im Bereich der Stirn-

fläche 2 vereinigt sich die ringförmige Strömung zu einem kompakten Flüssigkeitsstrahl 13, der sich unmittelbar an die Stirnfläche 2 anschließt und bei entsprechender Flüssigkeitsdosierung etwa denselben Querschnitt aufweist wie der Lichtleiter 1.

Dieser kompakte Strahl 13 wird auf ein zu schneidendes Material 14 gerichtet.

Durch den Lichtleiterkern 1 über die Stirnfläche 2 austretende Strahlung eines in der Zeichnung nicht dargestellten Lasers gelangt unmittelbar in den sich an den Lichtleiterkern 1 anschließenden Strahl 13 und wird in diesem nach der Art eines Lichtleiters zu der Stelle geführt, an der der Strahl 13 auf das Material 14 auftrifft. In diesem Bereich wird die Laserstrahlung freigesetzt und in dem umgebenden Material absorbiert, so daß dieses Material dadurch geschnitten und bei Verwendung eines biologischen Materials eventuell auch koaguliert wird. Die Auftreffsstelle der Laserstrahlung wird durch die Flüssigkeit gleichzeitig gekühlt und gespült, entstehende Dämpfe und Gerüche werden absorbiert.

Wenn als Flüssigkeit Wasser verwendet wird, ergeben sich auch beim Übergang aus dem aus Quarzglas bestehenden Lich-leiter in das Wasser praktisch keine Verluste, so daß in dem Wasser-Lichtleiter die Strahlung weitgehend verlustfrei über eine kurze Strecke geführt werden kann, die beispielsweise in der Größenordnung von 3 cm liegt. Diese Länge wird dadurch begrenzt, daß der Strahl nach einer bestimmten Wegstrecke in Tropfen aufgespalten wird. Es tritt dann eine Streuung ein,

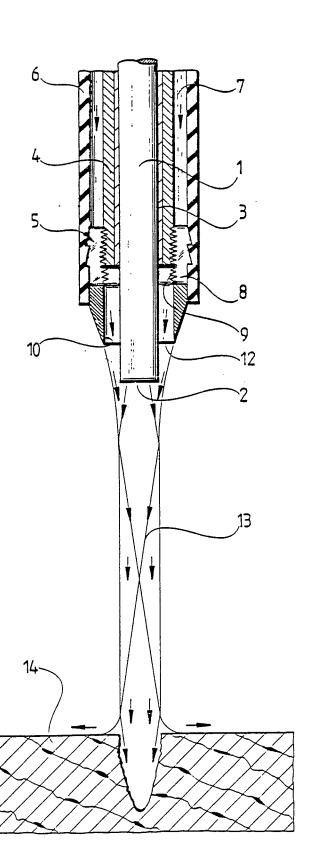
die die Übertragung eines gerichteten Lichtstrahles unmöglich macht.

Neben den bereits beschriebenen Vorteilen ergibt sich durch den Flüssigkeitsstrahl auch eine gleichzeitige Kühlung des Lichtleiterkerns 1 sowie eine Freispülung desselben, so daß eine Verschmutzung und ein Schmelzen der Stirnfläche 2 nicht eintreten kann.

Patentansprüche:

- 1. Verfahren zum Schneiden eines Materials mittels eines Laserstrahles,
 - d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß man vor der Austrittsstelle der Laserstrahlung aus einem Lichtleiter einen unmittelbar an diesen anschließenden, kompakten Strahl einer für die Laserstrahlung durchlässigen Flüssigkeit erzeugt und diesen Strahl auf das zu schneidende Material richtet.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man einen Lichtleiter, aus dessen Stirnfläche die Laserstrahlung austritt, im Bereich der Austrittsstelle allseitig von einem im Querschnitt ringförmigen, an der Außenwand des Lichtleiters anliegenden Flüssigkeitsstrahl umströmt.

- Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß man als Flüssigkeit Wasser oder wässrige Lösungen verwendet.
- 4. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens der Patentansprüche 1 bis 3 mit einem Lichtleiterkern für Laserstrahlung, der unter Ausbildung einer Austrittsstelle endet, gekennzeichnet durch eine einen unmittelbar an die Austrittsstelle (Stirnfläche 2) anschließenden kompakten Flüssigkeitsstrahl (13) erzeugende Einrichtung (5, 12).
- 5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Lichtleiterkern (1) im Bereich der
 Austrittsstelle (Stirnfläche 2) von einem ringförmigen Austrittsspalt (12) für die Flüssigkeit umgeben
 ist.



Š

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/EP 87/00790

			International Application 115	
. CLASS	IFICATIO	N OF SUBJECT MATTER (if several classific	ation symbols apply, indicate all) 6	
According	to Internat	ional Patent Classification (IPC) or to both Nation	nal Classification and IPC	
	.Cl4	B 23 K 26/14		
II. FIELDS	SEARCH	HED	-U Coorehod 7	
		Minimum Documents	lassification Symbols	
lassificati	on System	C	lassincation Symbols	
	- 1 4	B 23 K		
Int	.CI	B 23 K		
		Documentation Searched other the to the Extent that such Documents a	an Minimum Documentation are included in the Fields Searched *	_
		to the Extent that agen beginning		
III. DOCI	JMENTS (CONSIDERED TO BE RELEVANT	nation of the relevant nassages 12	Relevant to Claim No. 13
ategory *	Cita	tion of Document, 11 with indication; where appro	opriate, or the relevant pushages	1,2
X	US,	A, 3843865 (G. NATH) 23	2 October 19/4,	1,2
		see column 2. lines 46	-68; COlumn 4,	
		lines 10-47: column 6,	lines 16-2/;	
		figures 1-3; claims 1,	2,15,20,28	
	1			
A	GB.	A, 2064399 (LASER WORK	AG) 17 June 1981	1-5
**		see page 2, lines 2-13	; page 2,	
		lines 82-119; figures	1,3,4	
A	ITC	A, 4550240 (MASAHIRO T	OIDA et al.)	1,2
A	05,	29 October 1985		
	-	see column 3, lines 42	-57; figure l	
		Sec cordina -,		
		***	-	
	<u> </u>		"T" later document published after	he international filing date
* Spec	ial categori	es of cited documents: 10	"T" later document published after or priority date and not in conficited to understand the princip	
CC	insidered to	fining the general state of the art which is not be of particular relevance	invention	
"E" ea	rlier docum	nent but published on or after the international	"X" document of particular relevant cannot be considered novel or	ce; the claimed invention cannot be considered to
	ing date ocument wh	nich may throw doubts on priority claim(s) or	involve an inventive step	cos the claimed invention
wi ci	hich is cite tation or ot	d to establish the publication date of allocation her special reason (as specified)	cannot be considered to involve	or more other such docu
"O" do	cument ref	erring to an oral disclosure, use, exhibition or	ments, such combination being	obvious to a person skille
ייםיי ממ	her means	blished prior to the international filing date but	in the art. "&" document member of the same	patent family
la	ter than the	priority date claimed	& document member of	
	TIFICATI		Date of Mailing of this International S	earch Report
Date of t	he Actual (Completion of the International Search		
28	Marci	h 1988 (28.03.88)	25 April 1988 (25	.04.88)
			Signature of Authorized Officer	
		ning Authority		
EU	ROPEA	N PATENT OFFICE		

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO.

EP 8700790

SA 19961

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 18/04/88

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	t .	Patent family member(s)	
US-A- 3843865	22-10-74	DE-A,C	2145921	22-03-73
GB-A- 2064399	17-06-81	FR-A,B DE-A- US-A- CH-A- DE-U-	2469975 3037981 4324972 642891 8026897	29-05-81 04-06-81 13-04-82 15-05-84 17-09-81
US-A- 4550240	29-10-85	JP-A-	59054488	29-03-84

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 87/00790

		N DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bonalen Patentklassifikation (IPC) oder nach d	ei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle a	anzugeben) ^o
	der Internatio	onalen Patentkiassifikation (IPC) oder hach d	er nationalen Klassifikation und der if C	
Int C: 4	в 23	K 26/14		
II. RECI	HERCHIERTE	SACHGEBIETE		
		Recherchierter	Mindestprufstoff ⁷	
Klassifika	stionssystem		Klassifikationssymbole	
Int CI 4		В 23	S K	
		D 2.	, K	
		Recherchierte nicht zum Mindestprüfstof unter die recherchie	f gehörende Veröffentlichungen, soweit diese rten Sachgebiete fallen ⁸	
III. EINS	CHLÄGIGE '	VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹		
Art*	Kennzeich	nung der Veröffentlichung ¹¹ ,soweit erforder	lich unter Angabe der maßgeblichen Teile ¹²	Betr. Anspruch Nr. 13
Х	US,	A, 3843865 (G. NATH) siehe Spalte 2, Zeile Zeilen 10-47; Spalte Abbildungen 1-3; Ansp	en 46-68; Spalte 4, 6, Zeilen 16-27;	1,2
A	GB,	A, 2064399 (LASER WOR siehe Seite 2, Zeiler Zeilen 82-119; Abbild	n 2-13; Seite 2,	1-5
Α .	US,	A, 4550240 (MASAHIRO 29. Oktober 1985 siehe Spalte 3, Zeile		1,2
			- -	
"A" Verd defii "E" älter	öffentlichung, niert, aber nic es Dokument	n von angegebenen Veröffentlichungen 10: die den allgemeinen Stand der Technik cht als besonders bedeutsam anzusehen ist , das jedoch erst am oder nach dem interna- datum veröffentlicht worden ist	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach de meldedatum oder dem Prioritätsdatun ist und mit der Anmeldung nicht koll Verständnis des der Erfindung zugroder der ihr zugrundeliegenden Theori	n veröffentlicht worden idiert, sondern nur zum undeliegenden Prinzips
zwei fenti nann	ifelhaft ersche lichungsdatum iten Veröffent	die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch einen zu lassen, oder durch die das Veröfneiner anderen im Recherchenbericht gelichung belegt werden soll oder die aus einem en Grund angegeben ist (wie ausgeführt)	"X" Veröffentlichung von besonderer Bede te Erfindung kann nicht als neu oder a keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede	auf erfinderischer Tätig- eutung: die beanspruch-
eine bezi	Benutzung, eht	die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen	te Erfindung kann nicht als auf erfir ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veröffen gorie in Verbindung gebracht wird un	 Veröffentlichung mit itlichungen dieser Kate-
tum,	offentlichung, aber nach de worden ist	die vor dem internationalen Anmeldeda- m beanspruchten Prioritätsdatum veröffent-	einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	
IV. BESCI	HEINIGUNG			
		sses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationales Geches 2 5 APR 1988	rchenberichts
	März 1		I de la	
Intern	ationale Rech	erchenbehörde	Unterschrift des bevollmachtigten Bediene	
	E	uropäisches Patentamt	P.C.G. VAN	DER PUTTEN

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR.

EP 8700790

SA 19961

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 18/04/88 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US-A- 3843865	22-10-74	DE-A,C	2145921	22-03-73	
GB-A- 2064399	17-06-81	FR-A,B DE-A- US-A- CH-A- DE-U-	2469975 3037981 4324972 642891 8026897	29-05-81 04-06-81 13-04-82 15-05-84 17-09-81	
US-A- 4550240	29-10-85	JP-A-	59054488	29-03-84	